

HeBoFill® CL-SP 015

Cool Line - Single Platelet + D₅₀

HeBoFill® CL-SP 015 ist ein sehr reines Bornitrid-Pulver mit einer mittleren Partikelgröße von 15 µm. Diese Bornitrid-Qualität besitzt eine geringe spezifische Oberfläche bei gleichzeitig hoher Kristallinität. Dadurch ist diese Oualität als Füllstoff und Additiv in Kunststoffen zur Erhöhung der Wärmeleitfähigkeit, bei gleichzeitiger elektrischer Isolierung, besonders gut geeignet.

Vorteile

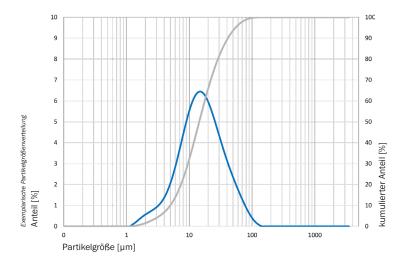
- ▶ Gute Wärmeleitfähigkeit
- Hohe Füllgrade im System möglich
- Geringer Viskositätsanstieg
- ► Elektrisch isolierend
- ► Flammhemmung von Kunststoffen
- ▶ Minimaler Werkzeugverschleiß im Vergleich zu anderen Füllstoffen

Typische Anwendungen

- ► Füllstoff in Kunststoffen zur Erhöhung der Wärmeleitfähigkeit
- ▶ In Anwendungen mit Limitation der Partikelgröße und Ansprüchen an gute mechanische Eigenschaften

Typische Werte

Farbe: Weiß Bornitrid: > 99,7 % Gesamt Sauerstoff: < 0.3 % ► Boroxid: < 0.1 % Kohlenstoff: < 0,1 % ➤ Spez. Oberfläche (BET): $2 - 7 \text{ m}^2/\text{g}$ ► Mittlere Teilchengröße (D₅₀): 15 µm



Verpackungseinheiten

- ▶ 1 kg im Kunststoffbeutel
- 10 kg im Hartpapierfass

Lagerung und Sicherheit Trocken lagern. Originalgebinde ab Lieferdatum mindestens 12 Monate haltbar. Weitere Angaben und Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt.



HeBoFill® CL-SP 015

Cool Line - Single Platelet + D₅₀

Thermische und verarbeitungstechnische Eigenschaften



Messung der Viskosität



Viskositätsmessung durch Brookfield (genaue Angabe) bei 23°C in Epoxid-Systeme Araldit® Gießharz (Carl Roth) Spindel 5/7